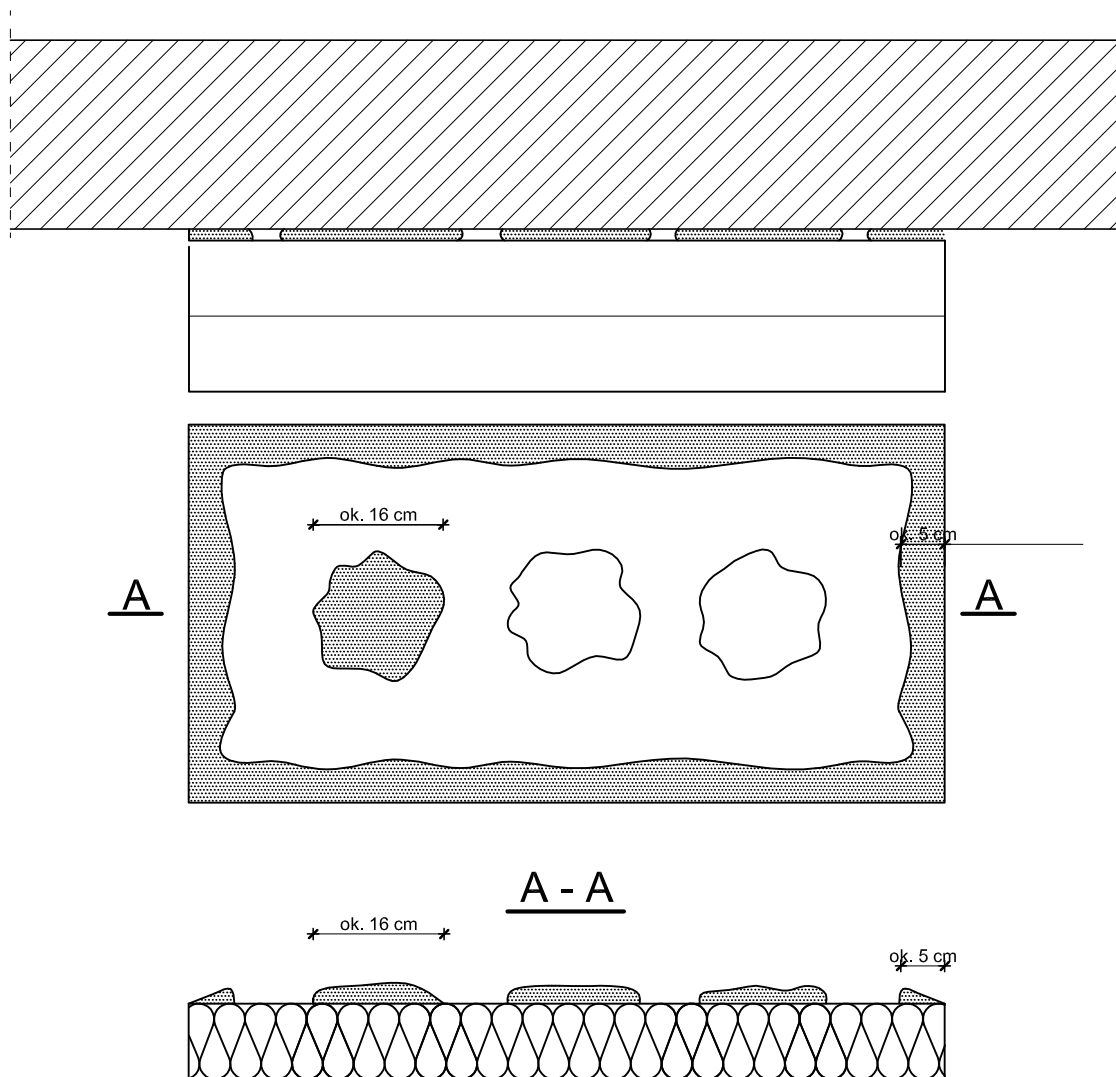


Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoża nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			Nr rysunku S1	Branża ARCHITEKTURA	
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura 227/KL/72		Investor Powiat Staszowski ul. Piłsudskiego 7 28-200 Staszów	Adres budowy Budynek biurowo- administracyjny zlokalizowany na działkach o nr ew. 1623, 5856/6.
Asystent projektanta:	mgr inż. Aneta Pecio	-----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	Architektura 110/90/WŁ		Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
Imię i nazwisko:		Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 12 lipca 2021r.	